



2015 Summer Internship Program

暑期實習計畫

Pave Your Path for Future Career

我們每年都會提供實習機會給在學學生。在實習的期間，每一位學生都會被分派與所學領域相關的專案，讓學生可以提早體驗職場並與台積的工作團隊有進一步的互動與學習。

► **實習領域：**

► **科技領域**

研究與發展、IC 設計、營運製造、品質與可靠性等

► **專業領域**

資訊工程、人力資源、財務、法務、企業規劃等

► **申請資格：**

在學學生皆可申請，具教授推薦函者及碩博士生將優先晉用。

► **申請時間：**

2015 年 1 月至 2015 年 4 月。

► **詳情請見官網：**

<http://www.tsmc.com>



立即報名!

